

Podłoże drewniane z termoizolacją z PIR.
Układ dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.

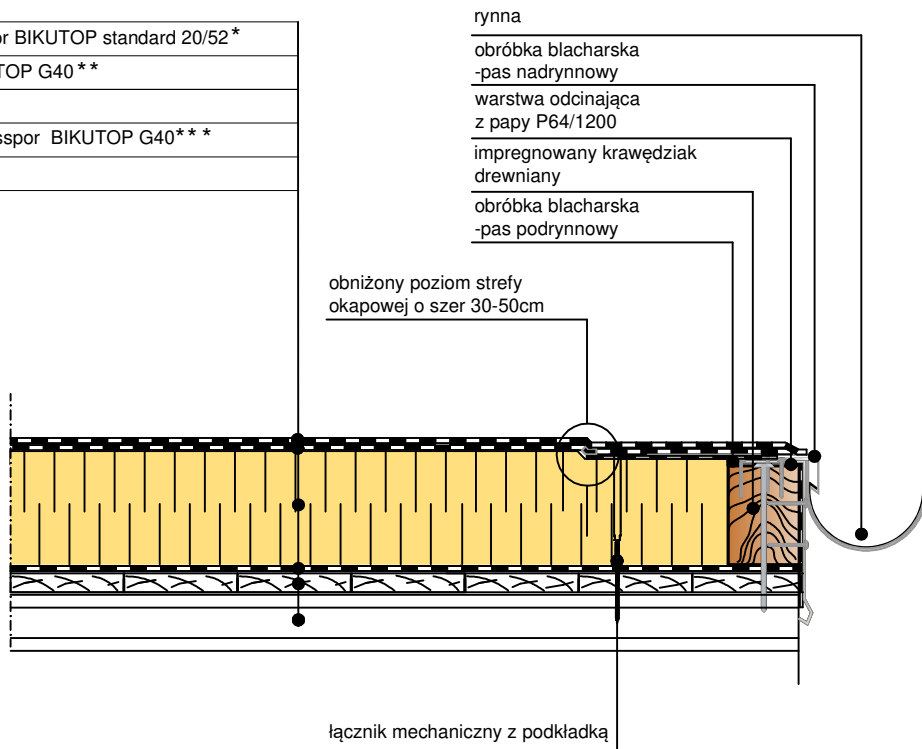
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52*
papa podkładowa swisspor BIKUTOP G40**
plyty poliuretanowe PIR
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40***
podłoże drewniane

rywna

obróbka blacharska
-pas nadrynnowy
warstwa odcinająca
z papy P64/1200

impregnowany krawędziak
drewniany
obróbka blacharska
-pas podrynnowy

obniżony poziom strefy
okapowej o szer 30-50cm



łącznik mechaniczny z podkładką

* alternatywnie : papa podkładowa swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52

** alternatywnie : papa podkładowa swisspor BIKUTOP 200/33

*** alternatywnie : folia PE

UWAGA: W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek należy zaprojektować na płytach styropianowych.

UWAGA: Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą.

SYSTEM 1.1.4.2.c.
DACH PŁASKI z hydroizolacją w układzie dwuwarstwowym, termoizolacja z PIR, podłoże drewniane

BIURO
PROJEKTOWE

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

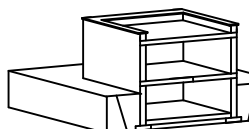
OBRÓBKA OKAPU Z RYNNĄ DACHOWĄ

SKALA

1:10

NR.RYS.

1.1.4.2.c.-5



BRANŻA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

NR UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN